



C	芯片型号Sensor Type	2/3"	MAX Image Circle(2y=11)
	机械后焦Flange Distance	17.526mm	In Air
	接口Mount	G	-
	焦距EFL	15.75mm±5%	-
	倍率Magnification	8x±0.05	-
D	工作距离Work Distance	48mm±2mm	-
	共轭距离Conjugate Distance	186mm±2mm	-
	工作光圈WFNO	33±5%	At Work Distance
	数值孔径NA	0.12	-
	远心度Telecentricity	0.049	
	光学畸变Optical Distortion	0.01%	
E	相对照度Relation Illumination	100%	

线性尺寸未注公差	>0-6	±0.05	角度尺寸未注公差	>0-10	±1°
	>6-30	±0.1		>10-50	±30'
	>30-120	±0.15		>50-120	±20'
	>120-400	±0.2		>120-400	±10'

材料		
设计	审核	批准
Kyle '24.05.11	东正光学 刘晓娟 2024/5/11	东正光学 陈桂楷 2024/5/11



名称
TC800050A1_11C_外形规格图

图号

描图										
旧底图登记号										
底图登记号										
标记	处数	位置分区	变更号	签字	变更日期	图样标记	单位	比例	数量	页码
							mm	1:1	1	1/1